

# VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY STUDY MODULE CARD

## Department of Computer Science and Communications Technologies

### A dalis

Modulio pavadinimas

**Vienusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimas**

Module title

**Design Integrated Circuits and Systems on Chip**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Modulio grupė  | Studijų dalyko                    |
| Modulio blokas | Doktorantūros specialybės dalykai |
| Priklausomybė  | Katedros                          |

Mokslų krypties ir  
srities kodas

Studijos

|       |       |               |
|-------|-------|---------------|
| T 001 | T 000 | Doktorantūros |
|-------|-------|---------------|

Module code

Faculty Department B, A, M, I, D Module No.\*

|   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
| E | L | K | R | D | 19312 |
|---|---|---|---|---|-------|

\* modulio registracijos numeris katedroje

Credits

Total Iš jų: KD, KS, KP

|   |   |
|---|---|
| 6 | 0 |
|---|---|

Form of evaluation

I, E1, E2, E, BE, BD, TD, A KD, KS, KP

|   |  |
|---|--|
| E |  |
|---|--|

Studijų forma

Paskaitoms

Lab. darbams

Pratyboms

Aud. darbui

Sav. darbui

Iš viso

|                     |   |    |   |    |    |     |     |
|---------------------|---|----|---|----|----|-----|-----|
| Nuolatinės studijos | F | 16 | 0 | 16 | 32 | 128 | 160 |
| Iššestinės studijos | I |    |   |    |    |     |     |

#### Modulio tikslas

Įgyti gilesnių žinių ir gebėjimų, reikalingų atliekant viensčių integrinių grandynų ir jų sistemų projektavimą bei mokslinius tyrimus.

#### Aim of module

To acquire deeper knowledge and skills needed for the design and scientific research of system-on-chip and their systems.

#### Suteikiamos žinios ir gebėjimai

Gilios žinios viensčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimo, taikymo ir kūrimo, modeliavimo ir analizės klausimais. Gebėjimas pasirinkti viensčių integrinių grandynų ir sistemų tobulinimo kryptis ir taikyti įgytas žinias jų kūrimui, modeliavimui ir analizei. Gebėjimas taikyti šiuolaikinius viensčių integrinių grandynų ir sistemų modeliavimo, analizės ir projektavimo paketus.

#### Provided knowledge and skills

In-depth knowledge of system-on-chip design, application, and development, as well as modeling and analysis. The ability to choose directions for improving system-on-chip and to apply acquired knowledge for their development, modeling, and analysis. The ability to use modern modeling, analysis, and design software packages for system-on-chip design.

#### Modulio anotacija

Vienusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimo dalyke pagilinama ir (arba) įgyjama nauja žinios apie integrinių grandynų komponentų kompiuterinius modelius, superdidžiųjų grandynų su vienpoliais komplementariaisiais tranzistoriais projektavimą, analoginių grandynų modeliavimo ypatumus, pažangių lustų topologijos automatizuoto projektavimo technologijas ir viensčių grandynų ir jų sistemų projektavimo raidos perspektyvas.

#### Module annotation

In the course of Design Integrated Circuits and Systems on Chips, deeper and/or new knowledge is acquired about computer models of integrated circuit components, the design of very large-scale circuits with complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) transistors, specifics of analog circuit modeling, advanced automated design technologies for chip layouts, and the developmental perspectives of design of systems-on-chip.

#### Literature (author, title of publication, publisher, year)

- Chakravarthi, V. S., Koteswar, S. R. (2023). System on Chip (SOC) Architecture: A Practical Approach. Germany: Springer Nature Switzerland.
- System-on-Chip: Next Generation Electronics. (2006). United Kingdom: Institution of Engineering and Technology.
- Ben Abdallah, A. (2017). Advanced Multicore Systems-On-Chip: Architecture, On-Chip Network, Design. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Stollon, N. (2010). On-Chip Instrumentation: Design and Debug for Systems on Chip. United States: Springer US.
- Navickas, R. Nanotechnologijos elektronikoje. Technika, 2008.
- System-on-Chip: Reuse and Integration . Proceedings of the IEEE ,Vol. 94, No. 6, June 2006.
- R. Waser (ed.). Nanoelectronics and Information Technology. Sec. ed. Wiley-VCH, 2005.
- A European Industrial Strategic Roadmap for Micro- and Nano-Electronic Components and Systems. A report to Vice President Kroes by the Electronic Leaders Group. 30th January 2014.
- Baker, R. J.; Li, H. W. and Boyce, D. E. CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation. IEEE Press, New York, Sec. Ed, 2005.
- Wolf, W. Modern VLSI: System-on Chip Design. Prentice Hall PRT, 2002.

#### IT resursai:

- Synopsys, Synopsys, Inc. arba platintojas -Europractice sistema, licencijos tipas Mokama, akademinė
- Cadence, Cadence Inc. arba platintojas -Europractice sistema, licencijos tipas Mokama, akademinė

Savarankiško darbo turinys

| Užduoties pavadinimas        | Sav. darbo apimtis vienai užduočiai |         |      |      |       | Užduočių skaičius |      |      |       | Iš viso valandų |      |      |       |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|-----------------|------|------|-------|
|                              | Rėžis                               | Priimta |      |      |       | NL(S)             | I(S) | I(T) | NL(T) | NL(S)           | I(S) | I(T) | NL(T) |
|                              |                                     | NL(S)   | I(S) | I(T) | NL(T) |                   |      |      |       |                 |      |      |       |
| Namų darbas                  | 4-24                                | 20      |      |      |       | 3                 |      |      |       | 60              |      |      |       |
| Kitos savarankiškos studijos | 1-200                               | 40      |      |      |       | 1                 |      |      |       | 40              |      |      |       |
| Pasirengimas atsiskaitymui   | 16-40                               | 28      |      |      |       | 1                 |      |      |       | 28              |      |      |       |

Savarankiško darbo grafikas

| Užduoties tipas |             | užduoties pateikimo(*) ir atssikaitymo(+) savaitė |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 |             | 1                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Nuolatinė       | Namų darbas | *                                                 | 1 |   | 2 |   | 3 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                 |             | +                                                 |   | 1 |   | 2 |   | 3 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Modulio sudarytojai** (vardas,pavardė)  
Vaidotas Barzdėnas

**Module examiners** (name, surname):  
Vaidotas Barzdėnas  
Aleksandr Vasjanov  
Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas arba doktorantūros komiteto narys

**Katedros vedėjas** (vardas, pavardė):  
Vaidotas Barzdėnas

Doktorantūros komisijos nutarimas

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Modulis atestuojamas              |                                 |
| 2. Modulis skirtas mokslo kryptčiai: | <b>Elektros ir elektronikos</b> |
| 3. Modulio atestacija galioja: nuo   | 2022-09-01 iki 2027-08-31       |

**Modulį atestavo**  
**Mokslo kryptties doktorantūros komisijos pirmininkas** (vardas, pavardė)  
  
Artūras Serackis

Data2024-01-10

**VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY STUDY  
MODULE CARD**

**Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra**

**B dalis**

Modulio pavadinimas

**Vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimas**

Module title

**Design Integrated Circuits and Systems on Chip**

Modulio kodas

Kreditai

Atsiskaitymo forma

|            |   |         |   |               |       |              |  |          |   |                   |   |                             |  |            |  |
|------------|---|---------|---|---------------|-------|--------------|--|----------|---|-------------------|---|-----------------------------|--|------------|--|
| Fakultetas |   | Katedra |   | B, A, M, I, D |       | Modulio Nr.* |  | Iš viso: |   | Iš jų: KD, KS, KP |   | I, E1, E2, E, BE, BD, TD, A |  | KD, KS, KP |  |
| E          | L | K       | R | D             | 19312 |              |  | 6        | 0 |                   | E |                             |  |            |  |

\* modulio registracijos numeris katedroje

Studijų forma

Paskaitoms

Lab. darbams

Pratyboms

Aud. darbui

Sav. darbui

Iš viso

|                     |   |    |   |    |    |     |     |
|---------------------|---|----|---|----|----|-----|-----|
| Nuolatinės studijos | F | 16 | 0 | 16 | 32 | 128 | 160 |
| Išėstinės studijos  | I |    |   |    |    |     |     |

**List of the Course lecture topics**

| Lecture topics                                           | Number of hours |      |      |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------|
|                                                          | NL(S)           | I(S) | I(S) | NL(T) |
| 1. Design Challenges of Integrated Circuits and Systems. | 2               |      |      |       |
| 2. Computer Models of Integrated Circuits Components.    | 4               |      |      |       |
| 3. Design of VLSI with CMOS Transistors.                 | 4               |      |      |       |
| 4. Issues of Modelling Analogue Integrated Circuits.     | 4               |      |      |       |
| 5. Advanced EDA technologies of Chips Layout.            | 2               |      |      |       |
| <b>In total:</b>                                         | <b>16</b>       |      |      |       |

**List of the Course exercise topics**

| Lecture topics                                                                                                         | Number of hours |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------|
|                                                                                                                        | NL(S)           | I(S) | I(S) | NL(T) |
| 1. Workshop 1: Modelling of Si-Ge Bipolar Devices and Integrates Circuits. Tasks of Works and Presentation of Results. | 4               |      |      |       |
| 2. Workshop 2: Design of CMOS Integrated Circuits. Tasks of Works and Presentation of Results.                         | 6               |      |      |       |
| 3. Workshop 3: Design of Analogue IC's. Tasks of Works and Presentation of Results.                                    | 6               |      |      |       |
| <b>In total:</b>                                                                                                       | <b>16</b>       |      |      |       |

**Compilers of the module** (name,surname)**Modulio egzaminuotojai** (vardas, pavardė): **Katedros vedėjas** (vardas, pavardė):

Vaidotas Barzdėnas

Vaidotas Barzdėnas  
Aleksandr Vasjanov  
Doktoranto vadovas arba profilinės katedros  
vedėjas arba doktorantūros komiteto narys

Vaidotas Barzdėnas

**Doktorantūros komisijos nutarimas**

|                                     |                    |     |            |
|-------------------------------------|--------------------|-----|------------|
| 1. Modulis atestuojamas             |                    |     |            |
| 2. Modulis skirtas mokslo krypčiai: | <b>Elektros ir</b> |     |            |
| 3. Modulio atestacija galioja: nuo  | 2022-09-01         | iki | 2027-08-31 |

**Modulį atestavo**  
**Mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas** (vardas, pavardė)

Artūras Serackis

Data

2024-01-10